Family list
6 family members for: JP10233283
Derived from 4 applications

Organic electroluminescent display device, and method and system for making the same

Inventor: ONITSUKA OSAME (JP); EBISAWA AKIRA Applicant: TDK CORP (JP)

(JP); (+3)

EC: H01L51/56; H01L51/52C; (+2)

IPC: H01L51/52; H05B33/04; H05B33/10 (+5)

Publication info: EP0859539 A2 - 1998-08-19 EP0859539 A3 - 1999-01-27

2 ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY DEVICE AND

MANUFACTURE THEREOF

Inventor: ONIZUKA OSAMU; EBISAWA AKIRA;

Applicant: TDK CORP

(+1) EC: IPC: H05B33/04; H01L51/50; H05B33/10 (+7)

Publication info: JP3288242B2 B2 - 2002-06-04

JP10233283 A - 1998-09-02

3 MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY
DEVICE AND DEVICE THEREFOR

DEVICE AND DEVICE THEREFOR

Inventor: ONIZUKA OSAMU; YAMAMOTO HIROSHI; Applicant: TDK CORP

(+1)

IPC: H05B33/04; H01L51/50; H05B33/10 (+5)

Publication info: JP10241858 A - 1998-09-11

4 Organic electroluminescent display device, and method and system for making the same

Inventor: ONITSUKA OSAMU (JP); EBISAWA AKIRA Applicant: TDK CORP (JP)

(JP); (+3)

EC:

EC: H01L51/56: H01L51/52C: (+2) IPC: H01L51/52; H05B33/04; H05B33/10 (+4)

Publication info: US6049167 A - 2000-04-11

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number: JP10233283

Publication date: 1998-09-02

Inventor: ONIZUKA OSAMU; EBISAWA AKIRA; SUZUKI

MITSUNARI

Applicant: TDK CORP

Classification:

- international: H05B33/04; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14;

H05B33/04; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14;

(IPC1-7): H05B33/04; H05B33/10

- european:

Application number: JP19970048427 19970217
Priority number(s): JP19970048427 19970217

Report a data error here

## Abstract of JP10233283

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescence display device and its easy manufacturing method by its few numbers of production processes, with a low life. SOLUTION: In an organic electroluminescence display device wherein an organic electroluminescence lamination structure body part is disposed in an airtight space formed by a substrate thereof and by a shield member and this airtight space is filled up substantially with an inert gas only, a glass transition temperature of an organic material of the organic electroluminescence lamination structure body part being equal to or lower than 140 deg.C, the above-mentioned shield member being made up of a continuous member having no sealing port, this shield member and the substrate being sticked to each other with an ultraviolet ray hardening-type epoxy resin adhesive agent of a action hardening type, percentage water content of the airtight space is equal to or less than 100ppm.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19)日本国特許庁 (JP)

33/10

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-233283

(43)公開日 平成10年(1998)9月2日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> H 0 5 B 33/04

識別記号

FΙ

H 0 5 B 33/04 33/10

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 9 頁)

(21)出開番号

特期平9-48427

(71)出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

(22)出願日

平成9年(1997)2月17日

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72)発明者 鬼塚 理

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内 (72)発明者 海老沢 晃

神老が 光 東京都中央区日本橋一丁目13番 1 号 ティ

ーディーケイ株式会社内 (72)発明者 鈴木 満成

鈴木 満成 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 石井 陽一

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 工程数が少なく容易に製造でき、寿命の長い 有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその製造 方法を提供する。

【解決手段】 有機エレクトロルミネッセンス積層構造体部分が、その基板とシールド部材とによって形成され 気無空間内に配置され、かつこの気感空間内に実質的 に不活性ガスのみが充填されている有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、有機エレクトロルミネッセンス規層構造体部分の有機材料のガラス転移温度が 1 4 0で以下であり、前記・ルド部材が、封入口を持たない連続部材で構成され、このシールド部材と前記基板 とがカチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキン樹脂接 着剤で接着され、前記気感空間の水分含有率が 100 p m 以下であることを特徴とする。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機エレクトロルミネッセンス積層構造体部分が、その基板とシールド部材とによって形成され 欠気密空間内に配償され、かつこの気密空間内に実質的 に不活性ガスのみが充填されている有機エレクトロルミネッセンス表示数値において、有機エレクトロルミネッセンス程度構造体部分の有機材料のガラス底移組度が 140℃以下であり、前記シールド部材が、封入口を持た ない連続部材で構成され、このシールド部材 対 前記基化 がカチボン変化タイプの業外線硬化型エポキシ制部接着 利で披着され、前記気密空間の水分含有率が100 p m以下であるこを告徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示破解。

【請求項2】 前記シールド部材が、平板状部材で構成 され、前記カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ 齢脂接着剤中に微小粒子が分散されており、この接着剤 で構成される層が上記気倍空間を形成するためのスペー サとしても作用する請求項1の有機エレクトロルミネッ センス表示数配。

【請求項3】 有機エレクトロルミネッセンス積層構造体部分が、その基板とシールド部材とによって形成された気能空間内に配置され、かつこの気密空間内に配置され、かつこの気密空間内に対象が表現されている有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法において、作業空間を気が100ppm以下の不活性ガスであって水分含有量気が100ppm以下の不活性ガス雰囲気とし、この雰囲気内で、基板をとシールド部材とをカチオン硬化タイプの素外線硬化型エポキン樹脂接着利で貼り合わせることにあり、前部気傷空間内の不活性ガスを閉じ込めて、シールド部材に不活性ガス導入用の封入口を必要としない有機エレクトロルミネッセンス表示装置を増売方法。

【請求項4】 前記接着剤の硬化作業を、その硬化が完 了するまで前記不活性ガス雰囲気中で行なう請求項3の 有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。

【請求項5】 前犯有機エレクトロルミネッセンス表示 装置の各構成節材を前記不活性ガス雰囲気中に配置する 前に、真空中で加熱し、残留水分を除去し、この状態を 保ったままで前記不活性ガス雰囲気中に搬送し、前記権 成部材を、その残留水分が前記不活性ガス雰囲気中水放置 と平衡状態に達するまで核不活性ガス雰囲気中水放置 し、その後前記貼り合わせ作業を行なう請求項3または 4の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方 法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス表示装置

は、有機エレクトロルミネッセンス (EL) 発光素子をマトリックス状等に配置して、発光させる素子を適宜選択して文字等を構成し、これにより情報等を表示するものである。上記有機EL発光素子は、錫ドープ酸化インジウム (ITO) などの透明電板 (勝電板) 上にテトラフェニルジアミン (TPD) などのホール輸送材料を素等により薄膜とし、さらにアルミキノリノール動体

(Alq<sub>s</sub>)などの蛍光物質を発光層として積層し、さらにMgなどの仕事関数の小さな金属電極(陰電極)を 形成した基本構成を有する素子で、10V前後の電圧で 数100~100cd/cm<sup>2</sup>ときわめて高い螺度が得られることで注目されている。

3003] ところで、有機EL案子は、水分に極めて 弱いという問題がある。たとえば、水分の影響により、 発光層と電極層の間で剥離が生じたり、構成材料が変質 してしまったりして、ダークスポットが生じたり、発光 が維持できなっくなってしまうといった問題が生じてい る。

[0004] この問題を解決するための一方法として、 封入口を有し、有機EL積層構造体部分を被う気密ケースを基板上に密着固定し、その内部を不活性ガス雰囲気 とする技術がある(物類平5-8955号等)。

2 り、10の40分割 この技術においては、基板上に気密ケース を密着固定した後、上記封入口を介して気密ケース内部 を真空引きして、気密ケース内部の残留水分を除去し、 不活性ガスを往入したのち、上記封入口を封止して、気 密ケース内を水分量の少ない不活性ガス雰囲気とし、有 機E L 積層構造体部分を保護している。実際には、気密 ケース内の水分量を目的量とするため、上記の真空引き と不活性ガスの往入を数回縁り返えしている。

[0006] 【発明が解決しようとする課題】上記の気密ケースを用 いる方法によれば、有機EL積層構造体部分を水分から 有効に保護できるが、デバイスの作製のたびに、真空引 きと不活性ガスの注入を数回繰り返さなければならない ことや、封入口を封止する工程が必要なことで、工程数 が多く、製造に極めて時間がかかるという問題がある。 【0007】また、気密ケースを基板上に密着固定する 場合に用いられる接着剤としては、耐湿性の高いエポキ シ樹脂系の接着剤が用いられており、主剤と硬化剤を混 合して使用する2液混合型エポキシ樹脂接着剤と、混合 の必要ない加熱硬化型エポキシ樹脂接着剤が実用化され ている。2液混合型エポキシ樹脂接着剤は室温で硬化す るという利点はあるが、硬化に数時間を要し、接着剤と しても混合してから使用しなければならず、ポットライ フも短いという点で実用的ではない。一方、加熱硬化型 エポキシ樹脂接着剤も硬化温度が一般に140~180 ℃であり、基板上に有機エレクトロルミネッセンス積層 構造体を設置した後に気密ケースを接着剤で密着固定す る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の場合には、

有機エレクトロルミネッセンス積層構造体の削熱性が問題となる。有機エレクトロルミネッセンス積層構造体に
肥いられる有機対料の耐熱性は、そのガラス転移程度と
密接な関係があることが知られている。上記有機材料の ガラス転移程度が、加熱硬化型エボキン樹脂接着剤の硬 代遺度より高い場合には問題がないが、これまで知られ ている上記有機材料のガラス転移温度は一般に75~1 01℃程度であり、最近の耐熱性が改善された特殊な材 料の力とないました。 ないではないである。従って、一般的な加熱硬化型エボキシ樹脂接着剤を用いると有機エレクトロルミ ネッセンス表示装置に熱ゲメージを与えることとなり好ましくない。

【0008】ここで硬化時間が短く加熱を要しない接着 剤が必要となるが、光硬化型接着剤はこの条件を満足す る可能性がある。しかし、光硬化型として一般的な接着 剤はラジカル硬化タイプの光硬化型アクリル系接着剤で あり、この接着剤は、耐湿性においてエポキシ樹脂接着 剤よりも劣り、更にこの接着剤成分であるアクリルモノ マーが有機エレクトロルミネッセンス積層構造体の有機 材料に侵入もしくは化学反応することで積層構造を破壊 あるいは剥離するような劣化が発生し、結果的にダーク スポット等の無発光点を生じたり、発光寿命を低下させ る原因となることが問題である。また、上記したように 米硬化加熱硬化併用型のエポキシ樹脂接着剤も存在する が、これは一般的にはラジカル硬化タイプのアクリル系 接着剤と加熱硬化型のエポキシ樹脂接着剤の混合や変性 により得られるもので、上記の問題点が解決されていな い。

[0009] そこで、本発明の目的は、工程数が少なく 容易に製造でき、寿命の長い有機エレクトロルミネッセ ンス表示装置およびその製造方法を提供することであ る。

# [0010]

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記(1)~(5)の本発明により達成される。

- (1) 有機エレクトロルミネッセンス積層構造体部分 が、その基板とシールド部材とによって形成された気態 空間内に配置され、かつこの気密空間内に実質的に不居 性ガスのみが充填されている有機エレクトロルミネッセンス 表別の構造体部分の有機材料のガラス転移温度が140℃ 以下であり、前記シールド部材が、封入口を持たない連 終配材で構成され、このシールド部材を前記基板とが力 チオン硬化タイプの業外線硬化型エポキン樹脂接着剤 接着され、前記気密空間の水分含有率が100ppm以 下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセン 表表示機能
- (2) 前記シールド部材が、平板状部材で構成され、 前記カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂接

着剤中に微小粒子が分散されており、この接着剤で構成 される層が上記気密空間を形成するためのスペーサとし ても作用する上記(1)の有機エレクトロルミネッセン ス本示装管

- (3) 有機エレクトロルミネッセンス積層構造体部分が、その基板とシールド部材とによって形成された気管空間内に配置され、かつこの気密空間内に実質的に不活性ガスのみが充填されている有機エレクトロルミネッセンス表示整置の製造方法において、作業空間を、前記気密空間に充填する不活性ガスであって水分含有量が100 pp m以下の不活性ガスであって水分含有量が10 pp m以下の不活性ガスを開気とし、この雰囲気内で、基板とシールド部材とをカテオン硬化タイプの紫外線硬化型エボキン樹脂接着剤で貼り合わせることにより、前部気密空間内の不活性ガスを削じ込めて、シールド部材に不活性ガス導入用の封入日を必要としない有機エレクトロルミネッセンス表示装置を得る有機エレクトロルミネッセンス表示装置を繋音方法。
- (4) 前記接着剤の硬化作業を、その硬化が完了する まで前記不活性ガス雰囲気中で行なう上記(3)の有機 エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
- (5) 前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置の 各構成部材を前記不活性ガス雰囲気中に配置する前に、 真空中で加熱し、残留水分除海生し、この状態を保った ままで前記不活性ガス雰囲気中に搬送し、前記構成部材 を、その残留水分が前記不活性ガス雰囲気の水分と平衡 状態に達するまで核不活性ガス雰囲気の水分と平衡 状態に達するまで核不活性ガス雰囲気に放置し、その 後前記貼り合わせ作業を行なう上記(3)または(4) の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。 [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

【0012】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成例を図1に示す。この図に示される有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、基板1、この基板1上に設けられた有機EL積層標準体部分10、および基板1上に設けられた有機EL積層標準体部分10を密閉する第巻のシールド部社20を有している。

【0013】上記シールド部材20は、ガラス、金属、セラミックス、低透短性高分子材料等で形成されたものであることが好ましい。このシールド部材20は、全体が一体で、封入口等が無い連続部材で構成され、例えば矩形等である上面節材210、大まびこの上面節材210。 このとき、有機下し、損磨構造体部分10全体の高さが通常300~500m種度であるので、垂直部材22の高さは1~500m間は、接着剤30により基板1に密閉接着され、内部に気密空間40を構成している。接着関接着され、内部に気密空間40を構成している。接着比しては、カオン硬化タイプの紫外線を化型エボキシ樹脂模を着剤を用いる。有機エレクトロルミネッセン

ス積層構造体部分の各層構成材料のガラス転移温度が 1 40℃以下、特に80~100℃程度であるため、通常 の熱硬化型の接着剤を用いると、その硬化温度が140 ~180℃程度であるので、その硬化の際に有機エレク トロルミネッセンス積層構造体部分が軟化してしまい、 特性の劣化が生じてしまうという問題がある。一方、紫 外線硬化型接着剤の場合は、このような有機エレクトロ ルミネッセンス積層構造体部分の軟化というような問題 は生じないが、現在一般に用いられている紫外線硬化型 接着剤はアクリル系であるため、その硬化の際にその成 分中のアクリルモノマーが揮発し、それが上記有機エレ クトロルミネッセンス積層構造体部分の各構成材料に悪 影響を及ぼし、その特性を劣化させるという問題を知見 した。そこで、本発明においては、以上のような問題の かい あるいは極めて少ない接着剤を鋭意検討し、上記 のカチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂接着 剤を用いることとした。

【0014】なお、紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤として市販されているものの中には、紫外線加線硬化併用型のエポキシ樹脂接着剤が含まれる場合があるが、この場合には、ラジカル硬化タイプのアクリル系樹脂と加熱硬化タイプのエポキシ樹脂が混合あるいは変性してある場合が多く、前配のアクリル系樹脂のアクリルモノマーの揮発の問題や熱硬化型エポキシ樹脂の硬化温度の問題が発決しておらず、本発明の有機エレクトロルミネッセンテ来、装置に用いる接着剤としては好ましくない。

[0015]カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤とは、主たる硬化剤として紫外線等の光限 射による光分解でルイス酸極媒を放出するルイス酸塩型 硬化剤を含み、光照射により発生されたルイス酸が触媒 となって主成分であるエポキン樹脂がカチオン重合型の 反応機構により重合し、硬化するタイプの接着剤である。

[0016] 上記接着利の主成分たるエポキン樹脂としては、エポキン化オレフィン樹脂、脂環式エポキン樹脂、パポラックエポキン樹脂等が挙げられる。また、上記硬化剤としては、芳香族ジアゾニウムのルイス酸塩、ジアリルヨードニウムのルイス酸塩、トリアリルセレニウムのルイス酸塩、トリアリルセレニウムのルイス酸塩、南勢が挙げられる。

【0017】上記気密空間40月には、He、N<sub>g</sub>、A r等の不結性ガスが充填されている。また、この気密空 間40月の不活性ガスの水分含有量は、100ppm以 下、好ましくは10ppm以下、特に好ましくは、1p pm以下であることが望ましい。この水分含有量に特に 下映低はないが、通常0.1ppm程度である。

[0018] 上配した例においては、シールド部材として箱形のものを説明したが、このシールド部材は、図2に示したように、平板状のシールド部材50であってもよい。このように、平板状のシールド部材50を用いる

場合には、基板1の上に接着剤を例えばディスペンサに よりパターン状に配し、この接着剤を硬化させて、有機 足し積層構造体部分10の高さより僅かに高いスペーサ 部60を形成しておき、この上にシールド部材50を接 着剤30Dを用いて接着して内部に気密空間40を形成 することが好ましい。このとき、有機EL積層構造体的 分10全体の高さが通常300~500m和程度である ので、スペーサ部60の高さは1~500μm程度に設 定することが好ましい。この気密空間40の内部も上記 の例と回様の水分含有量の低い不活性ガスが充填されて いる。

【0019】また、接着剤30D中にある程度以上の剛性のある微小粒子を分散させておき、接着剤30Dで形成される層をのもので、上記のスペーサ部60の作用も行なわさせることも好ましい。この場合、接着剤30Dで形成される層でスペーサ部60を兼れることとなる。
の微小粒子の直径は、1~500μm、特に5~10 μm程度が好ましい。また、この微小粒子の材質としては、ジビニルペンゼン、ベンノグアナミン、スチレン等の高分子材料、もしくはシリカ、グラスファイバー、ガラスビーズ等の無機材料を用いることが好ましい。

【0020】なお、接着利と微小粒子の総量のうち、微小粒子は、0.1~30m%、特に1~10m%とするとが好ましい。上記の量末端のときには、分散された微小粒子の単位面積当たりの数量が少なくなるためにスペーサとして十分に機能しなくなり、一方、上記の量を超えると、微小粒子の凝集が発生しやすくなり、微小粒子の直径に相当するスペーンが得られなくなるほかりでなく、粘度の上昇によりディスペンサ途布作業が困難になったり、十分な接着強度が得られなくなる場合があるからである。

【0021】なお、有機エレクトロルミネッセンス表示 装置のいずれの構造例においても、図示したように、シ ールド部材と基板を接着するための接着利は有機エレク トロルミネッセンス積層構造体部分から離して設けるこ とが好ましい。これは、接着利が、有機エレクトロルミ ネッセンス積層構造体部分の層間に侵入し、剥離等を生 じきせて多化させるおそれがあるからである。

【0022】次に、図1および図2における有機EL積 層構造体部分10の層構成の一例について図3を参照し つつ以下説明する。

【0023】同有機EL積層標造体部分10は、基板1 上に、賠電極11、正孔注入・輸送層12、発光層1 3、電子注入輸送層14、および陰電極15を順次有す ス

[0024] 本発明で用いることのできる有機EL積層 構造体部分の構造は、図示例に限らず、種々の構成とす ることができ、例えば発光層と、電子注入輸送層と混合 したり、また必要に応じ、この発光層を正孔注入輸送層 と混合してもよい。 【0025】上記基板は、基板側から発光した光を取り 出す構成の場合、ガラスや石英、樹脂等の透明ないし半 透明材料を用いて形成する。また、基板に色フィルター 膜や蛍光性物質を含む色変換膜、あるいは誘電体反射膜 を用いて発光色をコントロールしてもよい。

【0026】本発明において、腸電極として用いられる 透明電極は、好ましくは発光した光の透過率が80%以 上となるように腸電極の材料および厚さを決定すること が好ましい。具体的には、例えば、錫ドープ酸化インジ ウム (【TO)、亜鉛ドープ酸化インジウム (【Z

O)、SnO<sub>2</sub>、ドーパントをドープしたポリピロールなどを励電極に用いることが好ましい。また、 場定後の 厚さは10~500m程度とすることが好ましい。また、 来子の信頼性を向上させるために駆動電圧が低いことが必要である。

こか必要 (のので) (0027) 本発明において使用される陰電極の構成材料としては、電子注入を効果的に行うために、低仕事関数の物質として、例えば、K、Li、Na、Mg、La、Ca、Ca、Sr、Ba、Al、Ag、In、Sn、Zn、Zr等の金属元素単体、または安定性を向上させるためにそれしを含む2度分、3度分の合金系を用いることが好ましい。合金系としては、例えばAg・Mg(Ag:1~20at%)、In・Mg(Mg:50~80at%)、Al・Ca(Ca:5~20at%)等が好ましい。したがって、ターゲットとしては、通常このような陰電機構成金属、合金を用いる。

[0028]また、除電極薄膜の厚さは、電子注入を十分行える一定以上の厚さとすればよく、50m以上、好ましくは100m以上とすればよい。また、その上限値に辻待に制限はないが、通常膜厚は100~500m程度とすればよい。

【0029】次に、本発明のEL素子に設けられる有機 物層について述べる。

【0030】発光層は、正孔(ホール)および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と電子の再結合によれ 励起子を生成させる機能を有する。発光層には比較的電 予的にニュートラルな化合物を用いることが好ましい。 【0031】電荷輸送層は、儘電極からの正孔の注入を 容易にする機能、正孔を輸送する機能および電子を妨げ る機能を有し、正孔を外送階とも称される。

[0032] 電子注入輸送層は、陰電極からの電子の注入を容易にする機能、電子を輸送する機能および正孔を 妨げる機能を有する。この電子は入輸送層は、発光層に 用いる化合物の電子注入輸送機能がさほど高くないとき かどに物けて特に望ましい。

[0033] 正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、 発光層へ注入される正孔や電子を増大・閉じ込めさせ、 再結合領域を最適化させ、発光効率を改善する。

【0034】なお、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれにおいて、注入機能を持つ層と輸送機能

を持つ層とに別個に設けてもよい。

【0035】発光層の厚さ、正孔注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送層の厚さ社特に限定されず、形成方法によっても異なるが、通常、5~100m程度、特に10~100mとすることが好ましい。

【0036】正孔注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送 層の厚さは、再結合・発光領域の設計によるが、発光層 の厚さと同程度もしくは1/10~10倍程度とすれば よい。電子もしくは正孔の、各本の注入層と輸送層を ける場合は、注入層は1m以上、輸送層は20m以上と するのが好ましい。このときの注入層、輸送層の厚さの 上限は、通常、注入層で100m程度、輸送層で100 m程度である。このような胰厚については注入輸送層を 2層設けるときも同じである。

【0037】また、組み合わせる発光層や電子注入輸送 層や正孔注入輸送層のキャリア移動度やキャリア密度

(イオン化ポテンシャル・電子観和力により決まる)を 考慮しながら、膜厚をコントロールすることで、再結合 領域・発光領域を自由に設計することが可能であり、発 光色の設計や、両電極の干渉効果による発光輝度・発光 スペクトルの制御や、発光の空間分布の制御を可能にで きる。

【0038】上記発光層には発光機能を有する化合物である蛍光性物質を含有させる。この蛍光性物質としては、例えば、特開昭63−264692号公報等に開示されているようなトリス(8−キノリノラト)アルミニウム等の金鳳館体色素が挙げられる。この他、これに加え、あるいは単体で、キナクリドン、クマリン、ルブレン、スチリル系色素、その他テトラフェニルブタジエン、アントラセン、ペリレン、コロネン、12−フタロペリノン誘導体等を用いることもできる。発光層は電子注入輸送層を兼れたものであってもよく、このような場合はトリス(8−キノリノラト)アルミニウム等を使用することが好ましい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればしい。これらの蛍光性物質を蒸着等すればせい。

【0039】また、電子往入輸送層には、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム等の有機金属鯖体、オキサ ジアゾール誘導体、ペリン・誘導体、モリジン誘導体、 ビリミジン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体 係、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換アルオレン誘 3体等を用いることができる。上述のように、電子注入 輸送層は発光層を兼ねたものであってもよく、このよう な場合はトリス(8-キノリノラト)アルミニウム等を 使用することが好ましい。電子注入輸送層の形成も発光 層と同様に蒸着等によればよい。

【0040】なお、電子注入輸送層を電子注入層と電子 輸送層とに分けて設層する場合は、電子注入層と電子 化合物のなかから分野 とい組合せを選択して用いること ができる。このとき、陰電極側から電子規和力の値の欠 きい化合物の層の類に復層することが好ましい。このよ うな積層順については電子注入輸送層を2層以上設ける ときも同様である。

【0041】また、正孔注入輸送層には、例えば、特開 昭63-295695号公報、特開平2-191694 号公報、特開平3-792号公報、特開平5-2346 81号公報、特開平5-239455号公報、特開平5 -299174号公報、特開平7-126225号公 報、特開平7-126226号公報、特開平8-100 172号公報、EP0650955A1等に記載されて いる各種有機化合物を用いることができる。例えば、テ トラアリールベンジシン化合物(テトラアリールジアミ ンないしテトラフェニルジアミン: TPD)、芳香族三 級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、ト リアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、アミノ基を有 するオキサジアゾール誘導体、ポリチオフェン等であ る。これらの化合物は2種以上を併用してもよく、併用 するときは別層にして積層したり、混合したりすればよ ٧ Yo

【0042】正孔注入輸送層を正孔注入層と正孔輸送層 とに分けて設層する場合は、正孔注入輸送層用の化合物 のなかから好ましい組合せを選択して用いることができ る。このとき、陽電極(ITO等)側からイオン化ポテ ンシャルの小さい化合物の層の順に積層することが好ま しい。また陽電極表面には薄膜性の良好な化合物を用い ることが好ましい。このような積層順については、正孔 注入輸送層を2層以上設けるときも間様である。このよ うな積層順とすることによって、駆動電圧が低下し、電 流リークの発生やダークスポットの発生・成長を防ぐこ とができる。また、素子化する場合、蒸着を用いている ので1~10nm程度の薄い膜も、均一かつピンホールフ リーとすることができるため、正孔注入層にイオン化ポ テンシャルが小さく、可視部に吸収をもつような化合物 を用いても、発光色の色調変化や再吸収による効率の低 下を防ぐことができる。正孔注入輸送層は、発光層等と 同様に上記の化合物を蒸着すればよい。

[0043] 本発明の有機EL積層橋書体部分は、通状の方法により形成さればよい。たとえば、発光層等の有機を関連する整備等により、随電権および陰電権は蒸着やスパック等により、それぞれ成膜することができるが、これらの腹のそれぞれは、必要に応じてマスク集者とたは販売成後にエッテングなどの方法によってパターニングでき、これによって、所望の発光パターンを得ることができる。さらには、基板が薄膜トランジスタ(TFT)であって、そのパターンにむじて各膜を形成することでそのまま表示および駆動パターンとすることもできる。最後に、SiO、等の無機材料、テフロン等の有機材料からなく候業層を形成してもとい

【0044】本発明の有機EL素子は、通常、直流駆動型のEL素子として用いられるが、交流駆動またはパルス駆動とすることもできる。印加電圧は、通常、2~2

OV程度とされる。

【0045】次に、本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法の特徴部分である、シールド部材20の有機EL積層構造体部分10への取り付け方・法、すなわち上記有機EL積層構造体部分10のシールド無材20への針入方法について説明する。

【0046】この封入にあたっては、先ず、図4に示す ような、気密作業室100を準備する。この気密作業室 100は、主作業室110を備え、必要に応じて、気密 前室120および気感後室130を備えている。

【0047】上記主作業室110と、気密前室120お よび気密後室130の間には、開閉可能な第1および第 2気密シャッター121および131が設けられて、上 記主作業室110内を気密に保っている。また、気密前 室120の大気側には、この気密前室120内に有機エ レクトロルミネッセンス表示装置の構成部材の搬入口が 形成され、ここに第3気密シャッター122が設けられ ている。気密前室120は、この第3気密シャッター1 22と上記第1気密シャッター121により、その内部 が気密に保たれるようになっている。一方、気密後室1 30の大気側には、この気密後室130から製造済みの 有機エレクトロルミネッセンス表示装置の取り出し口が 形成され、ここに第4気密シャッター132が設けられ ている。気密後室130は、この第4気密シャッター1 32と上記第2気密シャッター131により、その内部 が気密に保たれるようになっている。

【0048】上配主作業室110、気密前室120およ び気密後室130は、第1、第2および第3開閉バルブ 140、141および142を介して不活性ガス供給設 電150に接続されている。この不活性ガス供給設 50は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の気密 空間40内に充填する不活性ガスと同じ不活性ガスを、 上配主作業室110、気密前室120および気密後室1 30に供給するためのものである。

【0049】上記主作業室110、気密前室120およ び気密後室130には、また、それぞれ第1、第2およ び第3バキュームポンプ160、161および162が それぞれ接続され、それぞれの室内の真空引きを行な う。主作業室110に接続されたれ第1バキュームポン ブ160を、第2および第3バキュームポンプ161お よび162にも接続して、当初全室をこの第1パキュー ムポンプ160で真空引きしてもよい。このため、第1 バキュームポンプ160を大型とすることが好ましい。 【0050】上記気密前室120には、この気密前室に 搬入された有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構 成部材(基板1上に積層された有機EL積層構造体部分 10およびシールド部材20)の残留水分を蒸発させて 除去するためのヒーター123を設けることが好まし い。ここでは、1~10 Pa等の真空度で、60~7 0℃で1~5時間程度加熱を行う。このヒーターは、電 熱ヒーターであることが好ましい。クロメルーアルメルのCA制電対等の温度計測装置を気密前室120内に設け、この温度計測装置により気密前室内の温度を計測しつつ、PID (Proportional integral and derivative) 制御方式により、室温から200℃程度までの温度。範囲をブログラム制御することが好ましい。なお、真空雰囲気中で十分な温度制御を行なうには、1kW以上のパワーを有する熱電ビーターを用いることが好ましい。
[0051] なお、上記気密前室120は、有機EL積層は近い部分の成膜装置と連続して形成されることが好ましたが好ました。

[0052] 一方、上記気密後塞130には、有機EL 積層構造体部分10が積層された基板1とシールド部材 20とを接着するための接着剤を硬化するための接着剤 硬化装置133が設けられている。この接着剤硬化装置 133は、紫外線発生装置を用いる。適当な照射時間、 例えば5~100秒程度で十分に接着剤を硬化するため に、50~1000mW/cm<sup>2</sup>の照度が得られる紫外 線条中装御を用いることが好ましい。

無発生表配と用かることがすまして。 [0053]次に、以上の気密作業室100を用いての 有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法について説明する。なお、基板1上での有機E1積層構造体 部分100各膜・層の製膜、設層方法は従来のものと同 であってよいので、この部分についての説明は省略 し、基板1上に有機E1積層構造体部分10(以下の説明 明においては、基板も含めて有機E1積層構造体部分と 株する)が予め形成されたものが準備されているものとして説明する。

【0054】まず、気密作業室100の主作業室11 0、および気密後室130の原空引きを行い、これらの 室内に不活性ガスを注入する。この葉空引きと不活性ガ スの往入は、数回繰り返して行い、これらの室内の不活 性ガスの純度を90~99、9%、好ましくは99、0 ・99、9%とし、また、水分含有率を100ppm、以下、好ましくは10ppm以下、特に好ましくは10ppm以下、特に好ましくは11 pmとする。この水分含有率は低ければ低いほどよいが、現在のところ、造成できる水分含有率は、1ppm 和程度である。不活性ガス雰囲気において、所定の水分 含有率が遊成された後は、この不活性ガス雰囲気より低 い水分含有率の不活性ガス雰囲気において、所定の水分 含有率が遊成された後は、この不活性ガス雰囲気より低 い水分含有率の不活性ガスを循環供給し、少なくとも達 成された水分含有率を維持する。

【0055】 吹いで、第3シャッターを開き、上記気密 前室120に、複数の有機EL預局構造体部分10とシ ールド部材20または50を搬入し、この吸入の後、第 3シャッターを閉じる。この状態でこの気密前室120 の真空引きを行う。このときの真空度は、1~10<sup>-1</sup>P 4程度とすることが好ましい。

【0056】また、この気密前室120においては、1 ~10 程度の真空を維持したまま、上記ヒーターによって複数の有機EL積層構造体部分10とシールド部材 20または50を加熱し残留水分を除去する。

【0057】 残留火分を除去した後、上記第2シャッターを開いて、有機EL 积層構造体部分とシールド部材を 定件業室11の内に酸逆し、ここで有機EL 積層構造体 部分の基板および/またはシールド部材の接着面に接着 利を強布する。ついて、有機EL 積層構造体部分の基板 シールド部材の接着面同土が合わされる(これを組み 立て済み部材と称す)。なお、上記の接着刺染布の前 に、有機EL 積層構造体部分とシールド部利を、上配主 作業室中、すなわち不活性ガン雰囲気中に所定時間放置 し、上記構造体部分等の残留水分が上記不活性ガス雰囲 気の水分と平衡状態に適した後に上記の接着刺染布を行 うとが好きしい。

[0058] この後、第2シャッターを聞いて、この組み立て済み部材を気密後室130に搬入し、接着利硬化装置133を作動させて、上記接着剤を硬化させ、上記の図1または2の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を完成する。

【0059】最後に、第4シャッターを開いて完成した 有機エレクトロルミネッセンス表示装置を取り出す。

【0060】以上により、気密空間30内に不活性ガスが充填された有機エレクトロルミネッセンス表示装置を 封入口無しに製造することができる。

[0061]

(実施例)以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明 をさらに詳細に説明する。

[0062] <実施例1>厚さ1. 1mmのガラス基板 上に1 TOを厚さ200mにスペック法にて透明取極と してパターニングし、中性洗剤、アセトン、エタノール を用いて超音波洗浄し、次いで煮沸エタノール中から引 き上げて乾燥した。この透明電便表面をUV/O,洗浄 した後、真空蒸着装置の基板ホルダーに固定して、槽内 を1×10 Pa以下まで減圧した。

【0063】次いで減圧状態を保ったまま、4,4',4"トリス(3ーメチルフェニルアミノ)フェニルアミン(MTDATA)を蒸着速度0.2 nm/secで40nmの厚きに蒸着し、正孔性入層とした。そして、この上に、減圧状態を保ったまま、N,N,N,N,アトラキス(3ーピフェニル)ー4,4'ージアミノー1,1'ーピフェニル(TPD)を蒸着速度0.2 nm/secで35nmの厚きに蒸着し、正孔輸送層とした。

【0064】さらに、減圧を保ったまま、Alq<sup>2</sup>:ト リス(8ーキノリノラト)アルミニウムを蒸着速度0. 2nm/secで50nmの厚さに蒸着して、電子注入輸送・発 光層とした。

【0065】次いで、真空燕着装置からスパッタ装置に移し、DCスパッタ法にてAg・Mg合金(Mg:5at%)をターゲットとして、陰電極をレート15nm/minで200mの厚さに成膜した。このときのスパッタガスにはArを用い、ガス圧はO.5Paとした。また、投入

盤力は500W、グリッド電圧は6Vであった。得られた陰電極薄膜の表面の均一性を走査電子顕微鏡で確認したところ、100m±20%であった。

【0066】最後にAlを200mの厚さにスパッタして保護層および配線層として、有機EL積層構造体部分を得た。

【0067】一方、気密作業室100の条件を次のよう にして準備した。気密作業室100の主作業室110、 および気密後室130の真空引きを行い、これらの室内 に不活性ガスであるArガスを注入した。この真空引き と不活性ガスの注入は、3回繰り返して行った。これら の室内の不活性ガスの純度は99、9%、水分含有率は 10ppmであった。

【0068】次いで、第3シャッターを開き、上記気密 前室120に、複数の有機EL視瞬構造体部分10とシ ールド部材20を嵌入し、この競入の後、第3シャッタ ーを閉じた。この状態でこの気密前室120の真空引き を行い、室内部の真空度を10 Paとした。

【10069】この後、上記第2シャッターを開いて、有機EL観層構造体部分とガラス製シールド部材(縦26mm×横17mm×厚さ1.1mmのガラス板で、標の方の面側を深さ0.5mm銀って、有機EL観層構造体部分の基板および/またはシールド部材の接着面上接着利を塗布した。接着剤として、力等ナン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤(スリーボンド社製30Y184G)を用いた。ついて、有機EL観層構造体部分の基板とジールド部材の接着面直接着剤を発布した。

【0070】この後、第2シャッターを開いて、この組 み立て済み部材を気密後室130に膜入し、接着削硬化 装置133を作動させて、上記接着剤を硬化させ、上記 の図1の構造の有機エレクトロルミネッセンス表示装置 を完成した。紫外線の限度は100mW/cm、照射 時間は60秒であった。

時間は60秒であった。 【0071】最後に、第4シャッターを開いて完成した 有機エレクトロルミネッセンス表示装置を取り出した。

【0072】〈実施例2〉気密前室120において、真空引きの当初から上記ヒーターによって、複数の有機已 は耐磨構造体部分10とシールド部材20を真空加熱 (60℃3時間)して残留水分を除去したこと以外は、 上記実施例1と同様にして有機エレクトロルミネッセン ス表示装置を作製した。

【0073】<実施例3>接着剤の硬化を大気中で行なったほかは、実施例1と同様にして第3実施例の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を作製した。

【0074】<比較例1>図1の構造の有機エレクドロルミネッセンス表示装置で、シールド部材(実施例1と同じサイズのもの)に予め封入口を設けておき、有機区し根層構造体部分とシールド部材を大気中で接着の後、封入口を介して、気密空間の真空引き、不活性ガス(不活性ガスとしては、実施例と同じものを用いた)の注入を行ない、これを3回繰り返した。

【0075】この後、上記封入口を実施例1で用いた接着剤で封止して、比較例1の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を作製した。

【0076】 〈比較例2〉 実施例1 で用いた接着剤をラジカル硬化タイプの紫外線硬化型アクリル樹脂系接着剤 (スリーボンド社製TB-3050) を用いた他は、実 値例1と同様にして比較例2の有機エレクトロルミネッ センス表示結解を作製した。

【0077】以上作製した実施例1、2および3の有機 エレクトロルミネッセンス表示設置、および比較例13 たび2の有機エレクトロルミネッセンス表示装置に大気 中で直流電圧を印加し、10mA/cmの一定電流密度で連 続駆動させた。発光色はいずれも緑色であり、発光振大 波長 1mm 2 5 2 0 nm であった。発光初期の輝度、お よび興度の四半缺時間を測定した。また、ダークスポッ トの発生状態を腎価した。その結果を表1に示した。な お、この表1において、ダークスポットの発生状態の評 価は次のようにして行なった。

[0078]

た 【表1】

	<b>秋</b> 1		
	初期輝度等	輝度の四半減時間	ダークスポット評価
実施例 I	8.1 V, 500cd/m²	3000時間以上	0
実施例2	8.0 V 490cd/m²	3000時間以上	o,
実施例3	7.9 V, 480cd/m <sup>2</sup>	3000時間以上	0
比較例 1	7.9 V, 490cd/m <sup>2</sup>	500時間 (**)	× ·
比較例2	8.1 V. 490cd/m <sup>2</sup>	500時間 (**)	× .

【0079】◎:3000時間経過しても直径100 μ m以上のダークスポットは発生しなかった。

〇:2000時間経過しても直径100μm以上のダークスポットは発生しなかった。

 $\Delta:1000$ 時間経過しても直径  $100\mu$  m以上のダークスポットは発生しなかった。

 $\times$ : 100時間で直径100 $\mu$ m以上のダークスポットが発生してしまった。

# [0080]

【発明の効果】以上本発明によれば、長寿命の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を容易に作製することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成例を示す垂直断面図である。

値の構成例を示す垂直断回図である。 【図2】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装 置の他の構成例を示す垂直断面図である。

【図3】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装

置の有機EL積層構造体部分の層構成の例を示す垂直断 面図である。

【図4】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造に用いられる気密作業室の構成例を説明するための説明図である。

# 【符号の説明】

- 1 基板
- 10 有機EL積層構造体部分
- 20 シールド部材
- 30 接着剤
- 40 気密空間
- 100 気密作業室
- 1 1 0 主作業室
- 120 気密前室
- 130 気密後室 123 ヒーター
- 133 接着剤硬化装置

図1]

【図2】

[図3]



